CACTUS VD: Aggiornamenti

Meeting DUNE Italia 2025

Eleonora Bertolini (on behalf of Milano group)









FBK SiPM

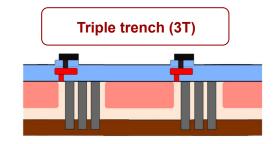
Tecnologia NUV-HD-Cryo Triple Trench

- Sviluppata presso FBK a partire dai dispositivi NUV-HD
 SiPM esistenti
- Ottimizzata per soddisfare i requisiti del PDS di DUNE

Caratteristiche principali

- DCR estremamente basso:

 Pochi mHz/mm² a temperature criogeniche
- Bassa probabilità di Afterpulse
- Elevato Gain
- Basso Crosstalk grazie all'incremento del numero di Deep Trench Isolations (DTI)
- PCB rigida con 6 SiPM ognuna e lettura del singolo SiPM per l'HD



DUNE – SiPM requirements	
SiPM cell pitch	50-100 μm
PDE @ Vop	>35% @435nm
DCR	<200 mHz/mm ² @77k <200 kHz/mm ² @RT
Crosstalk probability	<35% at Vop @RT
Afterpulsing probability	<5% at Vop @77k
Gain	>2 10 ⁶ at Vop @RT
Fall time constant	600ns +/- 250ns @77k









HPK SiPM

Tecnologia HPK S13360-9935 HQR 75 µm

- Tecnologia HPK, è stata selezionata testando le performance di 4 prototipi sviluppati migliorando le prestazioni dei modelli in commercio (HPK S13360)
- Ottimizzata per soddisfare i requisiti del PDS di DUNE

Caratteristiche principali

- Maggior R-quenching (660 k Ω) e cell pitch (75 μ m) per ridurre l' afterpulse, il dark count e il cross-talk, oltre che aumentare il fill factor
- PCB rigida con 6 SiPM ognuna e lettura del singolo SiPM per l'HD



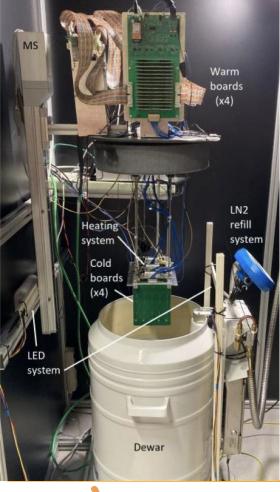
DUNE – SiPM requirements	
SiPM cell pitch	50-100 μm
PDE @ Vop	>35% @435nm
DCR	<200 mHz/mm ² @77k <200 kHz/mm ² @RT
Crosstalk probability	<35% at Vop @RT
Afterpulsing probability	<5% at Vop @77k
Gain	>2 10 ⁶ at Vop @RT
Fall time constant	600ns +/- 250ns @77k











Punto di partenza: CACTUS HD

• **CACTUS** è progettato per lo studio su larga scala dei SiPM di DUNE. E' pensato per la caratterizzazione automatica dei SiPM sia a temperatura ambiente che a temperatura criogenica in modo da creare un database contenente le proprietà rilevanti

• Il sistema:

- Movimentatore lungo 60 cm.
- Elettronica a caldo: 4 motherboards con daughter boards + Arduino
- Elettronica a freddo: 4 cold board che ospitano ciascuna 5 PCB (120 SiPM).
- Dewar da 55 L di contenente azoto liquido.
- I test sono gestiti e monitorati tramite una stazione PC + Raspberry grazie ad un programma LabVIEW e a uno in Python.





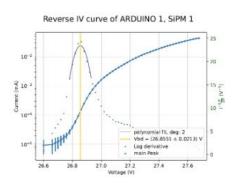


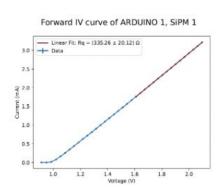


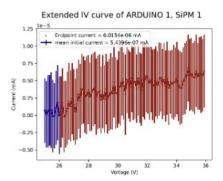
CACTUS HD

Test eseguiti:

- Curve I-V dirette e inverse a temperatura ambiente e temperatura dell'azoto liquido → **Rq e Vbd**
- Extended I-V a Vbd+9V di OV, senza luce Identificazione delle **curve IV anomale**
- Misurazione DCR con una finestra temporale di 120 secondi → Identificazione di SiPM rumorosi











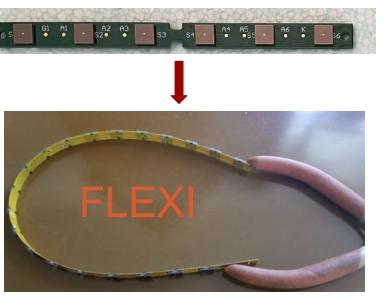


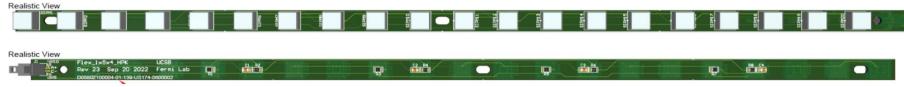


SiPM VD

SiPM

- Stesso modello per HPK del HD mentre per FBK stesso modello ma con migliorie che hanno portato un aumento dell'area efficace del 10%
- Dimensioni: $6 \times 6 \text{ mm}^2$
- Montati su **Flexi PCB in Kapton** (30 cm) più flessibili
- Lettura di tutto il flexi, non sono più sensibile al singolo SiPM
- 20 SiPM per striscia
- Circa 5550 flexi da testare -> 107520 SiPM in totale (FONTE: pagina 234 del "DUNE Far Detector Vertical Drift Technology -Technical Design Report")













FLEX BOARD

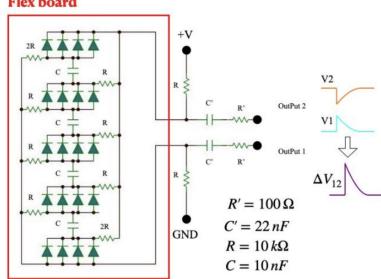
In figura il **circuito equivalente:**

- Totale: 20 SiPM
- 5 gruppi × 4 SiPM in parallelo
- I **5 gruppi** sono collegati **in serie**

VANTAGGI della nuova configurazione:

- Tutti i SiPM sono polarizzati alla stessa tensione
 - → funzionano in modo uniforme, con la stessa efficienza di rilevazione e guadagno.
- Capacità complessiva ridotta
 - → minor capacità = Rumore elettronico più basso + Tempi di risposta più rapidi (l'impulso del segnale è più stretto e pulito).
- Lettura differenziale del segnale
 - → il segnale è letto in **modalità differenziale**, si misura la differenza tra due linee = **Aumenta il rapporto segnale/rumore (S/N)** perché i disturbi comuni alle due linee vengono eliminati.

Flex board



From "DUNE Far Detector Vertical Drift Technology -**Technical Design Report**







Stato della gara dei SiPM per FD2-VD

La gara dei SiPM per FD2-VD prevede la realizzazione di **5550 flexi boards** divisi in **due Lotti da 3850 (Lotto 1) e 1700 (Lotto 2).** Il primo Lotto copre il **catodo e metà delle tile di membrane**. Il secondo l'altra **metà delle tile di membrana**.

- Il Lotto 2 (1700 boards) è stato assegnato a **FBK a Luglio 2025**. E' stato necessario rifare l'assegnazione del Lotto 1 per un problema burocratico relativo ai documenti tecnici.
- Il Lotto 1 (3850 boards) è stato assegnato a **Hamamatsu (HPK) a Ottobre 2025**.
- Il contratto è in firma e FBK ha già avviato la produzione dei wafer di silicio. Stiamo contrattando le date con Hamamatsu per poter recuperare i tre mesi perduti.
- Ci aspettiamo le prime consegne **all'inizio del 2026** e la produzione richiederà circa **8-10 mesi** dalla firma del contratto.

Dazi, esportazioni e altre amenità:

- L'esportazione delle flexi HPK seguirà lo stesso percorso di FD1-HD: Giappone → Italia (CACTUS-VD) in importazione temporanea → Fermilab (destinazione finale).
- Per FBK speriamo di fare una cosa più semplice rispetto a FD1-HD, anche alla luce delle complicazioni internazionali degli ultimi mesi. La soluzione ideale sarebbe: FBK → Italia (CACTUS-VD) per max 30 giorni prima che FBK emetta la fattura → Fermilab (destinazione finale). Questo ci permetterebbe di evitare le esportazioni temporanee. Tuttavia, ciò richiede che CACTUS-VD misuri i flexi di ogni spedizione entro massimo 30 giorni. L'alternativa sarebbe fare come FD1-HD: FBK → Fermilab (destinazione finale) → Italia (esportazione temporanea degli americani) → Fermilab (destinazione finale)
- In questo momento, il Fermilab non ha ancora avuto assicurazione formale di essere un ente esente dai dazi della nuova amministrazione americana. Perciò tutti I trasporti dall'Europa a Fermilab/SURF (APA, SiPM FD1-HD ecc.) sono temporaneamente sospesi in attesa che si chiarisca la situazione.









BOARD ARDUINO RASPBERRY MOVER SUPPLY DAUGHTER BOARD DAUGHTER BOARD DAUGHTER BOARD WARM BOARD COLD BOARD ARPEGE 75

CACTUS VD

Obiettivo: è progettato per lo studio su larga scala dei SiPM di DUNE, in questo caso per il **Vertical Drift**, partendo da CACTUS HD sono state apportate delle modifiche che permettono l'utilizzo per i nuovi flexi

Composizione sistema:

- **Piattaforma meccanica**: braccio motorizzato (100 cm)
- **Dewar :** ARPEGE 75 L
- Elettronica calda:
 - 1 motherboard
 - 1 scheda temperatura
 - Schede ausiliarie
- Elettronica fredda:
 - 1 scheda madre con **30 Flexi** ($30 \times 20 = 600$ **SiPM**)
- Controllo e monitoraggio: server PC con software LabVIEW







MISURE

Procedura prevista per lo studio di 30 flexi:

- 1. Controllo preliminare dello set up e del livello di azoto liquido (LN2) presente nel dewar.
- 2. Identificazione dei flexi tramite scansione del QR code e installazione sulla scheda a freddo.
- 3. **Misura delle curve I–V** a temperatura ambiente in luce.
- 4. Misura delle curve I-V a temperatura di LN2 in luce.
- 5. **Misura delle curve I−V estese** (+9 V di overvoltage) a **temperatura di LN₂** in **buio**.

Durante le misure in LN₂, sono previsti **più cicli termici** (immersione della scheda a freddo in azoto liquido, seguita da estrazione e termizzazione a temperatura ambiente) per **valutare la resistenza dei flexi alle condizioni criogeniche**.

Tempistiche previste (approssimativamente):

- Per l'analisi dei circa **5550 flexi**, si prevede di effettuare **una presa dati completa al giorno** per ogni gruppo di **30 flexi installati sulla scheda**, per un totale stimato di **circa 200 giorni di lavoro**.
- Il setup sperimentale verrà installato presso l'Università degli Studi di Milano.









COLD BOARD

Nuovo Design:

- È stato realizzato un **nuovo design** pensato per il **test dei flexi**, i quali vengono **fissati alla scheda tramite tre viti ciascuno**.
- Le dimensioni complessive della scheda sono 340 mm
 × 435 mm.
- Sono stati inoltre integrati tre sensori Pt100 per il monitoraggio del livello di azoto nel dewar.

Stato:

La scheda è stata **testata con successo** e risulta **pienamente funzionante**, così come i **sensori Pt100**.













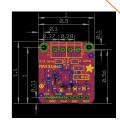
SCHEDA TEMPERATURA

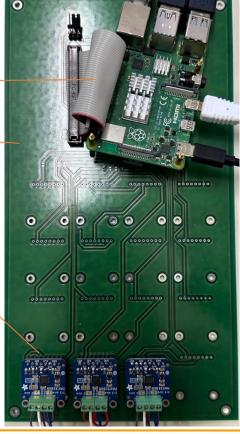
Componenti:

- **Scheda Raspberry Pi** collegata a uno **schermo** per la gestione dell'interfaccia grafica.
- **Motherboard** progettata da Ferrara per CACTUS HD.
- Tre schede Adafruit dedicate alla lettura delle PT100, utilizzate come sensori di temperatura.
- Tutte le componenti sono **alloggiate all'interno di un box** dedicato.

Stato:

Tutte le componenti sono state **installate**, **collaudate e risultano funzionanti**.













WARM BOARD

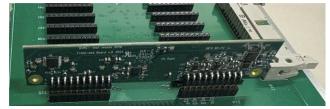
Componenti:

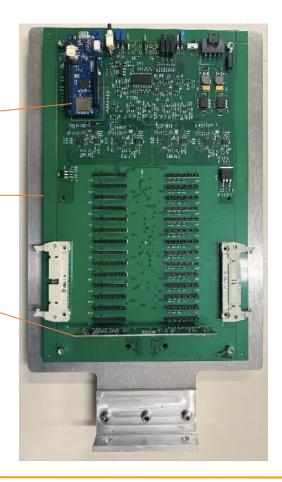
- Scheda dell'Arduino
- **Motherboard** progettata da Ferrara per CACTUS HD per portare il segnale dai flexi alle daughter boards.
- Front end daugther boards (amplificatore analogico per la lettura della corrente caratteristica I-V) progettate da Ferrara e modificate per adattarsi alle caratteristiche dei flexi del VD.

Stato:

Tutte le componenti sono state **installate, collaudate e risultano**

funzionanti.











COMPONENTI AGGIUNTIVE

- Power supplies per le schede a caldo e per la scheda della temperatura
- Power supplies per il movimentatore
- SMU (Source Measure Unit)
- Cavi e connettori vari

Stato:

Tutte le componenti sono state ordinate, sono state testate e funzionano correttamente









MOVIMENTATORE

- Meccanismo che regola il movimento e l'altezza della cold board, necessario per consentirne l'immersione controllata in azoto liquido
- È stato selezionato il modello **SMC LEFS32B-1000-R1C917**, con una **corsa di 100 cm**, in funzione delle nuove dimensioni del dewar
- Il sistema è stato **consegnato all'Università degli Studi di Milano Statale** e **testato con successo** tramite il software di comando dedicato fornito dall'azienda produttrice
- È attualmente in corso **l'adattamento del codice LabVIEW** per l'integrazione del controllo dei **cicli termici automatici**







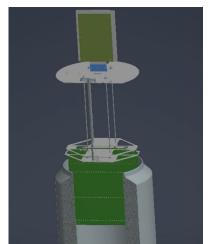


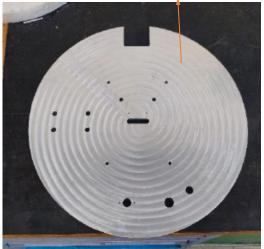


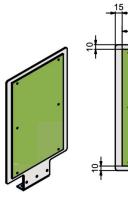
SISTEMA MECCANICO

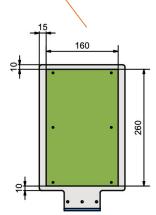
Scelta e Progettazione del Sistema

- Scelta del dewar: Tramite simulazioni dedicate, è stato selezionato il modello più idoneo alle caratteristiche del sistema CACTUS VD, con particolare riferimento alla cold board. È stato scelto un dewar da 75 L.
- Realizzazione del supporto di alluminio per la scheda a caldo, realizzato dall'officina INFN Milano.
- Realizzazione del tappo di alluminio, realizzato dall'officina INFN Milano.

















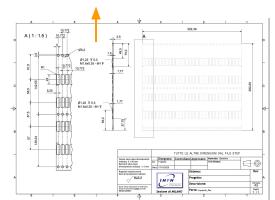


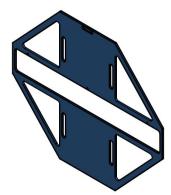


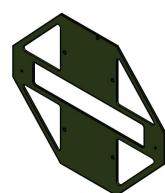
SISTEMA MECCANICO

Scelta e Progettazione del Sistema

- Realizzazione del tappo isolante in polistirene, in lavorazione presso l'officina di Milano Bicocca.
- Realizzazione delle flange di alluminio di supporto della scheda a freddo, in lavorazione presso l'officina di Milano Bicocca.
- Realizzazione dello schermo di PTFE per le misure di dark dei FLEXI, in lavorazione presso l'azienda di Parma 3DPR, realizzazione per fresatura.
- Realizzazione dello spessore e delle bandelle di fissaggio in PTFE per vincolare i FLEXI, in lavorazione presso l'azienda di Parma 3DPR, realizzazione per fresatura.















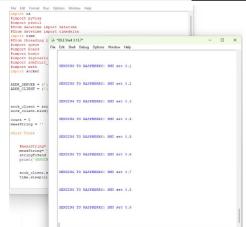


SOFTWARE

Panoramica componenti software / firmware pt1:

- Raspberry Pi Python (PT100)
 - Script Python eseguito su Raspberry per il controllo e lettura delle PT100
 - Ottimizzato e modificato per CACTUS
 VD
- SENSOR: 0 MEAN T 25.74 MIN 25.73 MAX 25.8 SENSOR: 1 MEAN T 26.02 MIN 25.97 MAX 26.02 SENSOR: 2 MEAN T 24.99 MIN 24.96 MAX 25.01 2025-09-08 10:28:18 SENSOR: 0 MEAN T 25.74 MIN 25.73 MAX 25.8 File Modifica Schede Aiuto SENSOR: 1 MEAN T 26.03 MIN 25.97 MAX 26.03 SENSOR: 2 MEAN T 25.0 MIN 24.96 MAX 25.01 SENSOR: 0 MEAN T 25.73 MIN 25.73 MAX 25.8 SENSOR: 1 MEAN T 26.03 MIN 25.97 MAX 26.03 SENSOR: 2 MEAN T 25.0 MIN 24.96 MAX 25.01 2025-09-08 10:28:29 SENSOR: 0 MEAN T 25.74 MIN 25.73 MAX 25.8 SENSOR: 1 MEAN T 26.03 MIN 25.97 MAX 26.03 SENSOR: 2 MEAN T 25.0 MIN 24.96 MAX 25.01 2025-09-08 10:28:34 SENSOR: 0 MEAN T 25.74 MIN 25.73 MAX 25.8 SENSOR: 1 MEAN T 26.03 MIN 25.97 MAX 26.03 SENSOR: 2 MEAN T 25.01 MIN 24.96 MAX 25.01

- Raspberry Pi Python (SMU / Arduino / DAQ)
 - Script Python su Raspberry per: gestire la SMU,
 interfacciarsi con Arduino, acquisire e registrare dati
 - Adattamento a CACTUS VD in corso, manca la parte di calibrazione









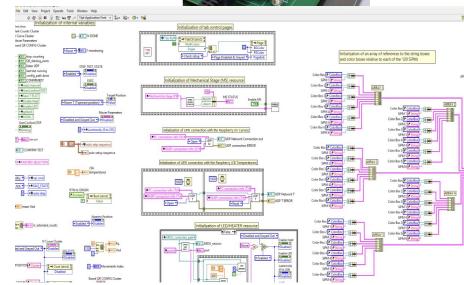
SOFTWARE

Panoramica componenti software / firmware pt 2:

- Arduino C
 - Firmware C sull'Arduino per: gain, ADC, DAC della warm board
 - o Codice ottimizzato e modificato per CACTUS VD

- PC (server) LabVIEW
 - Applicazione LabVIEW per: controllo movimentatore (posizione), comando/monitoring del Raspberry, invio setpoint di tensione alla SMU (per le curve I–V)
 - Rifacimento in corso: modifica ampia che richiede tempo significativo













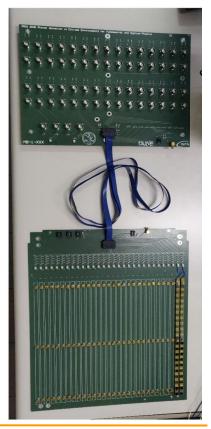
MISURE CON SCHEDA DI TEST

Obiettivo:

Verificare il **corretto funzionamento delle diverse componenti** del sistema, analizzando la loro **integrazione e comunicazione reciproca**, e **valutare i primi risultati sperimentali sui flexi**, da **confrontare con i dati ottenuti dal sistema CACTUS HD**.

Setup:

- **Scheda di test per i flexi**, di dimensione 340.11 mm×254.10 mm, presenta 64 connettori BNC utili alla connessioni di strumenti o flexi
- Scheda a freddo per l'installazione e la misura di dei flexi.
- SMU (Source Measure Unit) per l'esperimento CACTUS.
- Codice MATLAB dedicato al controllo della SMU e alla registrazione automatica dei dati di misura.

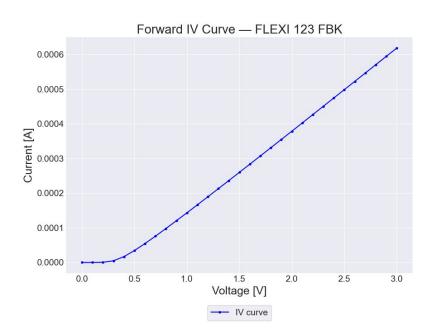


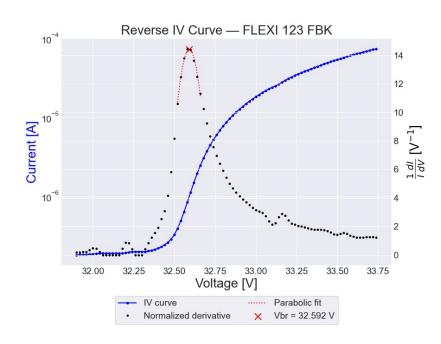






RISULTATI PRELIMINARI





• Le misure del flexi 123 FBK sono state prese a temperatura ambiente

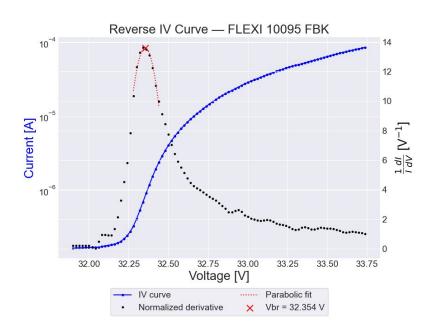


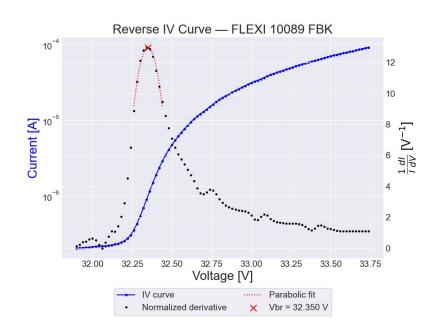






RISULTATI PRELIMINARI





• Le misure dei due flexi 10095 e 10089 sono state prese a temperatura ambiente









GRAZIE PER L'ATTENZIONE!









Back up slide

